



## IPC/WHMA-A-620D NL



If a conflict occurs between the English and translated versions of this document, the English version will take precedence.

Als er een conflict optreedt tussen de Engelse en vertaalde versies van dit document, heeft de Engelse versie voorrang.

# Eisen en acceptatie van kabel en kabelboomassemblages

Ontwikkeld door de IPC Task Group (7-31f) van het Product Assurance Subcommittee (7-30) en het WHMA Industry Technical Guidelines Committee (ITGC)

#### Vertaald door:

PIEK International Education Centre (I.E.C.) B.V. door Wim Bodelier  
(Master IPC Trainer)

**Vervangt:**  
IPC/WHMA-A-620C – Januari 2017  
IPC/WHMA-A-620B  
met wijziging 1 - Augustus 2013  
IPC/WHMA-A-620B – Oktober 2012  
IPC/WHMA-A-620A – Juli 2006  
IPC/WHMA-A-620 – Januari 2002

Gebruikers van deze publicatie worden aangemoedigd om deel te nemen aan de ontwikkeling van toekomstige herzieningen

Contact:

IPC

Wiring Harness Manufacturers Assoc.  
(An affiliate of IPC)

# Inhoudsopgave

<b>1 Algemeen .....</b>	1-1	<b>1.13 Werkplekinrichting .....</b>	1-6
<b>1.1 Bereik van dit document .....</b>	1-1	<b>1.13.1 Montagewerkzaamheden buiten deafdeling ....</b>	1-6
<b>1.2 Doelstelling .....</b>	1-1	<b>1.13.2 Gezondheid en veiligheid .....</b>	1-6
<b>1.3 Classificatie .....</b>	1-1	<b>1.14 Beveiliging tegen elektrostatische ontlasting (ESD) .....</b>	1-6
<b>1.4 Maateenheden en toepassingen .....</b>	1-1	<b>1.15 Gereedschap en apparatuur .....</b>	1-7
<b>1.4.1 Verificatie van afmetingen .....</b>	1-1	<b>1.15.1 Controle .....</b>	1-7
<b>1.5 Definitie van de eisen .....</b>	1-1	<b>1.15.2 Kalibratie .....</b>	1-7
<b>1.5.1 Inspectievooraarden .....</b>	1-2	<b>1.16 Materialen en processen .....</b>	1-7
<b>1.5.1.1 Aanvaardbaar .....</b>	1-2	<b>1.17 Elektrische speling .....</b>	1-8
<b>1.5.1.2 Defect .....</b>	1-2	<b>1.18 Vervuiling .....</b>	1-8
<b>1.5.1.2.1 Dispositie .....</b>	1-2	<b>1.19 Rework/Repair .....</b>	1-8
<b>1.5.1.3 Proces indicator .....</b>	1-2	<b>1.19.1 Rework .....</b>	1-8
<b>1.5.1.4 Gecombineerde conditie .....</b>	1-3	<b>1.19.2 Repair .....</b>	1-8
<b>1.5.1.5 Niet gespecificeerde condities .....</b>	1-3	<b>1.19.3 Reiniging na rework/repair .....</b>	1-8
<b>1.5.1.6 Ongewone of gespecialiseerde ontwerpen .....</b>	1-3	<b>2 Toepasselijke documenten .....</b>	2-1
<b>1.5.2 Materiaal- en Procesafwijking .....</b>	1-3	<b>2.1 IPC .....</b>	2-1
<b>1.6 Procescontrole .....</b>	1-3	<b>2.2 Joint Industry Standards .....</b>	2-1
<b>1.6.1 Statistische Procescontrole (SPC) .....</b>	1-3	<b>2.3 Society of Automotive Engineers (SAE) .....</b>	2-1
<b>1.7 Volgorde van prioriteit .....</b>	1-4	<b>2.4 American National Standards Institute (ANSI) .....</b>	2-1
<b>1.7.1 Clausule verwijzingen .....</b>	1-4	<b>2.5 International Organization for Standardization (ISO) .....</b>	2-1
<b>1.7.2 Bijlagen .....</b>	1-4	<b>2.6 ESD Association (ESDA) .....</b>	2-2
<b>1.8 Termen en definities .....</b>	1-4	<b>2.7 United States Department of Defence (DoD) .....</b>	2-2
<b>1.8.1 Vervuiling (FOD=Foreign Object Debris) .....</b>	1-4	<b>2.8 International Electrotechnical Commission (IEC) .....</b>	2-2
<b>1.8.2 Inspectie .....</b>	1-4	<b>2.9 Aerospace Industries Association (AIA/NAS) .....</b>	2-2
<b>1.8.3 Fabrikant (assembleur) .....</b>	1-4	<b>2.10 Electronic Industries Alliance (EIA) .....</b>	2-2
<b>1.8.4 Objectief bewijs .....</b>	1-4	<b>2.11 ASTM International .....</b>	2-2
<b>1.8.5 Procescontrole .....</b>	1-4	<b>2.12 Institute of Electrical and Electronics Engineers .....</b>	2-2
<b>1.8.6 Leverancier .....</b>	1-5	<b>3 Draadvoorbereiding .....</b>	3-1
<b>1.8.7 Gebruiker (klant) .....</b>	1-5	<b>3.1 Strippen .....</b>	3-2
<b>1.8.8 Draaddiameter (D) .....</b>	1-5	<b>3.2 Beschadigde aders en knipeindes .....</b>	3-2
<b>1.8.9 Technische documentatie (D) .....</b>	1-5	<b>3.3 Adervervorming / Vogelkooi-effect .....</b>	3-5
<b>1.9 Eisenvolgorde (<i>flowdown</i>) .....</b>	1-5		
<b>1.10 Bekwaamheid van het personeel .....</b>	1-5		
<b>1.11 Aanvaardbaarheidseisen .....</b>	1-5		
<b>1.12 Inspectiemethoden .....</b>	1-5		
<b>1.12.1 Proces verificatie inspectie .....</b>	1-5		
<b>1.12.2 Visuele inspectie .....</b>	1-5		
<b>1.12.2.1 Verlichting .....</b>	1-5		
<b>1.12.2.2 Vergrotingshulpmiddelen .....</b>	1-5		

## Inhoudsopgave (vervolg)

<b>3.4 Twisten van draden .....</b>	<b>3-7</b>	<b>4.8.3 Gngleufd (<i>slotted</i>) .....</b>	<b>4-33</b>
<b>3.5 Draadisolatie beschadiging – Strippen .....</b>	<b>3-8</b>	<b>4.8.3.1 Uitloper/Draadplaatsing .....</b>	<b>4-33</b>
<b>4 Gesoldeerde aansluitingen .....</b>	<b>4-1</b>	<b>4.8.3.2 Solderen .....</b>	<b>4-34</b>
<b>4.1 Materialen, componenten en apparatuur .....</b>	<b>4-2</b>	<b>4.8.4 Printlip (<i>pierced/perforated/punched</i>) .....</b>	<b>4-35</b>
4.1.1 Materialen .....	4-2	4.8.4.1 Uitloper/Draadplaatsing .....	4-35
4.1.1.1 Soldeer .....	4-2	4.8.4.2 Solderen .....	4-37
4.1.1.1.1 Soldeerzuiverheid onderhoud .....	4-3	4.8.5 Haak ( <i>hook</i> ) .....	4-38
4.1.1.2 Flux .....	4-4	4.8.5.1 Uitloper/Draadplaatsing .....	4-38
4.1.1.3 Lijmen .....	4-4	4.8.5.2 Solderen .....	4-40
4.1.1.4 Soldeerbaarheid .....	4-5	4.8.6 Cup .....	4-41
4.1.1.5 Gereedschap en apparatuur .....	4-5	4.8.6.1 Uitloper/Draadplaatsing .....	4-41
4.1.2 Goud verwijderen .....	4-5	4.8.6.2 Solderen .....	4-42
		4.8.7 Serieverbinding (doorlussen) .....	4-44
		4.8.8 Uitloper/Draadplaatsing – AWG 30 en draden met een kleinere diameter .....	4-45
<b>4.2 Zuiverheid .....</b>	<b>4-6</b>		
4.2.1 Voor het solderen .....	4-6	<b>5 Krimpverbindingen (Contacten en kabelschoenen) ..</b>	<b>5-1</b>
4.2.2 Na het solderen .....	4-6	<b>5.1 Gestanste en gevormde contacten – Open huls ..</b>	<b>5-3</b>
4.2.2.1 Vervuiling ( <i>FOD = Foreign Object Debris</i> .....	4-6	5.1.1 Isolatiekrimp .....	5-4
4.2.2.2 Fluxresten .....	4-7	5.1.1.1 Inspectievenster .....	5-4
4.2.2.2.1 Flux die gereinigd moet worden .....	4-7	5.1.1.2 Krimp .....	5-6
4.2.2.2.2 No-Clean proces .....	4-7	5.1.2 Isolatieafstand indien geen isolatiekrimp .....	5-8
		5.1.3 Geleiderkrimp .....	5-9
		5.1.4 Krimp klokvorm .....	5-11
<b>4.3 Soldeerverbinding .....</b>	<b>4-8</b>	5.1.5 Geleider borstel .....	5-13
4.3.1 Algemene eisen .....	4-10	5.1.6 Afnipvlag .....	5-15
4.3.2 Soldeerafwijkingen .....	4-11	5.1.7 Individuele draadafdichting .....	5-16
4.3.2.1 Vrijliggend basismetaal .....	4-11		
4.3.2.2 Gedeeltelijk zichtbare of verborgen soldeerverbindingen .....	4-11	<b>5.2 Gestanste en gevormde contacten – Gesloten huls .....</b>	<b>5-18</b>
<b>4.4 Draad/Uitloper voorbereiding, vertinnen .....</b>	<b>4-12</b>	5.2.1 Isolatieafstand .....	5-19
<b>4.5 Draadisolatie .....</b>	<b>4-14</b>	5.2.2 Isolatiekrimp .....	5-20
4.5.1 Isolatieafstand .....	4-14	5.2.3 Geleiderkrimp en klokvorm .....	5-21
4.5.2 Beschadiging na het solderen .....	4-16	5.2.4 Afnipvlag .....	5-23
<b>4.6 Isolatiekous .....</b>	<b>4-17</b>		
<b>4.7 Adervervorming / Vogelkooi-effect na het solderen .....</b>	<b>4-19</b>	<b>5.3 Machinaal gedraaide contacten .....</b>	<b>5-24</b>
<b>4.8 Aansluitingen (Terminals) .....</b>	<b>4-20</b>	5.3.1 Isolatieafstand .....	5-24
4.8.1 Torentjes en rechte pennen ( <i>turret</i> ) .....	4-23	5.3.2 Isolatiekrimp .....	5-26
4.8.1.1 Uitloper/Draadplaatsing .....	4-23	5.3.3 Geleider positie .....	5-27
4.8.1.2 Solderen .....	4-25	5.3.4 Krimp .....	5-29
4.8.2 Gaffelvormig ( <i>bifurcated</i> ) .....	4-26	5.3.5 CMA opbouw .....	5-31
4.8.2.1 Uitloper/Draadplaatsing – Zijaartse invoer .....	4-26		
4.8.2.2 Uitloper/Draadplaatsing – Bodem en Top invoer .....	4-28	<b>5.4 Adereindhuls krimp .....</b>	<b>5-33</b>
4.8.2.3 Uitloper/Draadplaatsing – Gelijmde/vastgezette draden .....	4-30	<b>5.5 Krimpkous – Draadondersteuning – Krimpcontacten .....</b>	<b>5-35</b>
4.8.2.4 Solderen .....	4-31		

## Inhoudsopgave (vervolg)

6.1.3	Verwijderen afscherming/massavlak .....	6-4	<b>9.2 Trekontlasting</b> .....	9-6
6.1.4	Connector positie .....	6-5	9.2.1 Klembevestiging .....	9-6
6.1.5	Connector scheefstand en verschoven positie .....	6-8	9.2.2 Draadtoevoer .....	9-7
6.1.6	Vasthouden .....	6-9	9.2.2.1 Rechte toevoer .....	9-8
			9.2.2.2 Zijwaartse toevoer .....	9-9
<b>6.2 Eindaansluiting losse draad (<i>Discrete Wire Termination</i>)</b> .....	6-10	<b>9.3 Beschermhoezen en tulen</b> .....	9-10	
6.2.1	Algemeen .....	6-10	9.3.1 Positie .....	9-10
6.2.2	Positie van de draad .....	6-11	9.3.2 Lijmen .....	9-11
6.2.3	Oversteek (uitsteeksel) .....	6-12	<b>9.4 Connectorbeschadiging</b> .....	9-15
6.2.4	Isolatiekrimp (trekontlastingsklemmen) .....	6-13	9.4.1 Criteria .....	9-15
6.2.5	Beschadiging in contactgebied .....	6-15	9.4.2 Limieten – Harde uiteinde – Contactvlak ....	9-16
6.2.6	Eindconnectoren .....	6-16	9.4.3 Limieten – Zachte uiteinde – Contactvlak of achterste afdichtvlak .....	9-17
6.2.7	<i>Pass Through connectors</i> .....	6-17	9.4.4 Contacten .....	9-18
6.2.8	<i>Wiremount connectors</i> .....	6-18		
6.2.9	<i>Subminiature D-connectors</i> (seriële busconnectors) .....	6-19	<b>9.5 Installatie van contacten en afdichtingspluggen in connectoren</b> .....	9-19
6.2.10	Modulaire connectoren (RJ-type) .....	6-21	9.5.1 Installatie van contacten .....	9-19
<b>7 Ultrasoon lassen</b> .....	7-1	9.5.2 Installatie van afdichtingspluggen .....	9-21	
<b>7.1 Isolatieafstand</b> .....	7-2	<b>10 Over-Gieten/Opvullen</b> .....	10-1	
<b>7.2 Lasprop</b> .....	7-3	<b>10.1 Over-Gieten</b> .....	10-4	
<b>8 Draaddoorverbindingen (lassen)</b> .....	8-1	10.1.1 Gietopvulling .....	10-4	
<b>8.1 Gesoldeerde draaddoorverbindingen</b> .....	8-2	10.1.1.1 Binnenste .....	10-4	
8.1.1	Gevlochten .....	8-3	10.1.1.2 Buitenste .....	10-7
8.1.2	Wikkel .....	8-5	10.1.1.2.1 Verkeerd samenvoegen (pasfout) .....	10-10
8.1.3	Haak .....	8-7	10.1.1.2.2 Passing .....	10-11
8.1.4	Overlapping .....	8-8	10.1.1.2.3 Scheuren, vloeilijnen, afkoellijnen (deellijnen) of voeglijnen .....	10-14
8.1.4.1	Twee of meerdere geleiders .....	8-9	10.1.1.2.4 Kleur .....	10-16
8.1.4.2	Isolatieopening (venster) .....	8-12	10.1.2 Doorvloeiing ( <i>blow through</i> ) .....	10-17
8.1.5	Soldeermoffen ( <i>heat shrinkable solder devices</i> ) .....	8-13	10.1.3 Contactpositie .....	10-18
<b>8.2 Gekrimpte draaddoorverbindingen</b> .....	8-15	10.1.4 Bramen ( <i>flashing</i> ) .....	10-21	
8.2.1	Krimphuls .....	8-15	10.1.5 Draadisolatie-, mantel- of kousbeschadiging .....	10-23
8.2.2	Dubbelzijdig .....	8-18	10.1.6 Uitharden .....	10-24
8.2.3	Contact .....	8-21	<b>10.2 Opvullen (thermo-hardend gieten)</b> .....	10-25
8.2.4	Koppelstukken ( <i>Wire In-Line Junction Devices / Jiffy Junctions</i> ) .....	8-23	10.2.1 Opvulling .....	10-25
<b>8.3 Ultrasoon gelaste draaddoorverbindingen</b> .....	8-24	10.2.2 Passing op draad of kabel .....	10-29	
<b>9 Connectorisatie</b> .....	9-1	10.2.3 Uitharden .....	10-31	
<b>9.1 Hardware montage</b> .....	9-2	<b>10.3 Over-Gieten van flexibele vlakbandkabel</b> .....	10-32	
9.1.1	Draadbus ( <i>jack post</i> ) – hoogte .....	9-2	10.3.1 Montage en uitlijning voorzien van lijm .....	10-35
9.1.2	Bevestigingsschroeven ( <i>jackscrews</i> ) – Uitsteeklengte .....	9-3	10.3.2 Hechting tussen vlakbandkabel en connector .....	10-36
9.1.3	Bevestigingsclips .....	9-4	10.2.3 Montage van hardware .....	10-37
9.1.4	Connector uitlijning .....	9-5	<b>11 Meting van kabelassemblages en draden</b> .....	11-1
			<b>11.1 Meting – Kabel en draadlengte tolerantie</b> .....	11-2

## Inhoudsopgave (vervolg)

<b>11.2 Meting – Kabel .....</b>	11-2	<b>13.8 Aansluiting van de afscherming .....</b>	13-17
11.2.1 Referentiepunten – Rechte/axiale connectoren .....	11-2	13.8.1 Geklemde aardringen .....	13-17
11.2.2 Referentiepunten – Haakse connectoren .....	11-3	13.8.2 Krimphuls .....	13-18
11.2.3 Lengte .....	11-3	<b>13.9 Centrale pen .....</b>	13-20
11.2.4 Aftakkingen .....	11-4	13.9.1 Positie .....	13-20
11.2.4.1 Aftakkingsmeetpunten .....	11-4	13.9.2 Beschadiging .....	13-21
11.2.4.2 Aftakkingslengte .....	11-5	<b>13.10 Semirigid Coax (halfstarre coax) .....</b>	13-22
<b>11.3 Meting – Draad .....</b>	11-6	13.10.1 Buigen en vervorming .....	13-23
11.3.1 Referentiepunt van elektrische terminals .....	11-6	13.10.2 Oppervlakte toestand .....	13-25
11.3.2 Lengte .....	11-7	13.10.2.1 Massief .....	13-25
<b>12 Markerden/labellen .....</b>	12-1	13.10.2.2 Vervormbare kabel .....	13-27
<b>12.1 Inhoud .....</b>	12-2	13.10.3 Afsnijden van het diëlektricum .....	13-28
<b>12.2 Leesbaarheid .....</b>	12-2	13.10.4 Zuiverheid van het diëlektricum .....	13-30
<b>12.3 Duurzaamheid .....</b>	12-4	13.10.5 Centrale geleider als pen .....	13-31
<b>12.4 Plaats en oriëntatie .....</b>	12-5	13.10.5.1 Punt .....	13-32
<b>12.5 Functionaliteit .....</b>	12-6	13.10.5.2 Beschadiging .....	13-34
<b>12.6 Markeerkous .....</b>	12-7	13.10.6 Solderen .....	13-34
12.6.1 Wikkelfolie .....	12-7	<b>13.11 Knelfitting type connector (swage-type     connector) .....</b>	13-36
12.6.2 Krimpkous .....	12-9	<b>13.12 Solderen en strippen van biaxiale/     multi-axiale kabel .....</b>	13-37
<b>12.7 Vlagmarkeringen .....</b>	12-10	13.12.1 Mantel en pen montage .....	13-37
12.7.1 Zelfklevend .....	12-10	13.12.2 Ring montage .....	13-39
<b>12.8 Kabelbinder (<i>tie wrap</i>) Markering .....</b>	12-10	<b>14 Bundelen .....</b>	14-1
<b>13 Coaxiale en biaxiale kabelassemblages .....</b>	13-1	<b>14.1 Kabelbinder (<i>tie wrap</i>) / bindgaren (<i>lacing</i>)     aanbrengen .....</b>	14-2
<b>13.1 Strijken .....</b>	13-2	14.1.1 Strakheid .....	14-7
<b>13.2 Aansluiting van de centrale geleider .....</b>	13-4	14.1.2 Beschadiging .....	14-8
13.2.1 Krimpen .....	13-4	14.1.3 Afstand .....	14-8
13.2.2 Solderen .....	13-6	<b>14.2 Aftakkingen (<i>breakouts</i>) .....</b>	14-9
<b>13.3 Soldeerhuls pennen (<i>solder ferrule pins</i>) .....</b>	13-8	14.2.1 Individuele draden .....	14-9
13.3.1 Algemeen .....	13-8	14.2.2 Afstand .....	14-10
13.3.2 Isolatie .....	13-10	<b>14.3 Routeren (<i>routing</i>) .....</b>	14-13
<b>13.4 Coaxiale connector – Printplaatmontage .....</b>	13-11	14.3.1 Draadkruising .....	14-13
<b>13.5 Coaxiale connector – Lengte van centrale     geleider – Haakse connector .....</b>	13-12	14.3.2 Buigradius .....	14-14
<b>13.6 Coaxiale connector – Solderen van centrale     geleider .....</b>	13-13	14.3.3 Coaxiaalkabel .....	14-15
<b>13.7 Coaxiale connector – Afdekkap .....</b>	13-15	14.3.4 Ongebruikte draden .....	14-16
13.7.1 Solderen .....	13-15	14.3.4.1 Krimpkous .....	14-16
13.7.2 Persen .....	13-16	14.3.4.2 Flexibele huls .....	14-17
		14.3.5 Knopen over draaddoorverbindingen en krimphulzen .....	14-17
		<b>14.4 Bezem-stikken (<i>broom stitching</i>) .....</b>	14-18
		<b>15 Elektrische afscherming van kabelboom / kabel ...</b>	15-1
		<b>15.1 Gevlochten (braided) .....</b>	15-2
		15.1.1 Direct aangebracht/gewoven .....	15-3
		15.1.2 Voorgevlochten .....	15-5

## Inhoudsopgave (vervolg)

<b>15.2 Afschermingsaansluiting .....</b>	15-6	<b>17.2 Hardware montage .....</b>	17-3
15.2.1 Modificatiedraad op afscherming ( <i>shield jumper wire</i> ) .....	15-6	17.2.1 Bevestigingsmiddelen met schroefdraad .....	17-4
15.2.1.1 Draadbevestiging .....	15-6	17.2.1.1 Minimale aanhaalmoment .....	17-6
15.2.1.1.1 Solderen .....	15-7	17.2.2 Draden .....	17-8
15.2.1.1.2 Krimpen .....	15-11	17.2.2.2 Draden met een massieve kern .....	17-9
15.2.1.2 Afscherming als draad .....	15-12	17.2.2.2 Meeraderige draden .....	17-11
15.2.1.2.1 Gevlochten .....	15-12	17.2.3 Veiligheidsbedrading .....	17-12
15.2.1.2.2 Uitgekamd en gedraaid .....	15-12	17.2.4 Veiligheidskabel .....	17-14
15.2.1.3 Serieschakeling ( <i>Daisy Chain</i> ) .....	15-13	<b>17.3 Draad/draadboom installatie .....</b>	17-15
15.2.1.4 Gemeenschappelijk aardingspunt ( <i>common ground point</i> ) .....	15-13	17.3.1 Trekontlasting .....	17-15
15.2.2 Geen modificatiedraad op afscherming ....	15-14	17.3.2 Draadtoevoer .....	17-16
15.2.2.1 Afscherming niet teruggevouwen .....	15-14	17.3.3 Reparatielussen .....	17-17
15.2.2.2 Afscherming teruggevouwen .....	15-15	17.3.4 Vastklemmen .....	17-18
<b>15.3 Afscherming aansluiten – Connector .....</b>	15-16	17.3.5 Kabelbinders/Bindgaren .....	17-18
15.3.1 Krimpring ( <i>Tinel-Lock®</i> ) .....	15-16	17.3.6 Kabelgoten ( <i>raceways</i> ) .....	17-19
15.3.2 Slangenklem ( <i>Band-it clamp</i> ) .....	15-18	17.3.7 Afdichtringen ( <i>grommets</i> ) .....	17-20
15.3.3 Aansluiting van modificatiedraad van afscherming ( <i>shield jumper     wire attachment</i> ) .....	15-20	17.3.7.1 Draad/kabel/bundel waarbij geen afdichting vereist is .....	17-20
15.3.4 Solderen .....	15-21	17.3.7.2 Draad/kabel waarbij afdichting vereist is ....	17-21
<b>15.4 Afscherming aansluiten – Splitsing / doorverbinding voor gevlochten .....</b>	15-21	<b>18 Soldeervrije wikkelingen (wire wrap) .....</b>	18-1
15.4.1 Solderen .....	15-22	<b>19 Testen .....</b>	19-1
15.4.2 Vastknopen/vastbinden met tape .....	15-24	<b>19.1 Niet-destructief testen .....</b>	19-2
<b>15.5 Tape/band – Isolerend en geleidend, met of zonder lijmlaag .....</b>	15-25	<b>19.2 Testen na rework of reparatie .....</b>	19-2
<b>15.6 Afschermslang (<i>conduit shielding</i>) .....</b>	15-26	<b>19.3 Bedoeld gebruik van de tabellen .....</b>	19-2
<b>15.7 Krimpous – met geleidende voering .....</b>	15-27	<b>19.4 Elektrisch testen .....</b>	19-3
<b>16 Kabel-/draadboom beschermingsmiddelen .....</b>	16-1	19.4.1 Selectie .....	19-3
<b>16.1 Gevlochten kous .....</b>	16-2	<b>19.5 Elektrische testmethoden .....</b>	19-4
16.1.1 Direct aangebracht .....	16-2	19.5.1 Continuïteitsmeting (geleiding) .....	19-4
16.1.2 Voorgevlochten .....	16-4	19.5.2 Kortsluitingstest .....	19-5
<b>16.2 Hoezen/Krimpous .....</b>	16-6	19.5.3 Doorslagspanningstest (DWV) .....	19-6
16.2.1 Afdichtingsmiddel .....	16-7	19.5.4 Isolatieweerstand (IR) .....	19-7
<b>16.3 Plastic Spiraalband (<i>spiral wrap sleeving</i>) .....</b>	16-8	19.5.5 Spanning staande golf verhouding (VSWR) ..	19-8
<b>16.4 Kabelkanaal (buis/slang) – Gesplitst (ritsslang) en ongesplitst .....</b>	16-9	19.5.6 Insteekverlies .....	19-8
<b>16.5 Tape, klevend en niet-klevend .....</b>	16-9	19.5.7 Reflectie Coëfficiënt .....	19-9
<b>17 Installatie van de voltooide assemblage .....</b>	17-1	19.5.8 Klant-specifieke testen .....	19-9
<b>17.1 Algemeen .....</b>	17-2	<b>19.6 Mechanisch testen .....</b>	19-10
		19.6.1 Selectie. ....	19-10
		<b>19.7 Mechanische testmethoden .....</b>	19-11
		19.7.1 Krimphoogte (dimensionele analyse) .....	19-11
		19.7.1.1 Positionering contact .....	19-12
		19.7.2 Trekkracht (treksterkte) .....	19-13
		19.7.2.1 Zonder gedocumenteerde procescontrole ...	19-14
		19.7.3 Krimpkrachtcontrole .....	19-18
		19.7.4 Krimpgereedschap kwalificatie .....	19-18

## Inhoudsopgave (vervolg)

19.7.5 Contactborging controleren .....	19-18	Tabel 10-1 Definities van Gieten/Opvullen Visuele Afwijkingen .....	10-2
19.7.6 RF connector trekkracht van de afscherming .....	19-19	Tabel 11-1 Kabel/Draadlengte meting en tolerantie ....	11-2
19.7.7 RF connector torsiekracht van de afschermhuls .....	19-20	Tabel 13-1 Coaxiale en Biaxiale Afscherming en Centrale Geleider Beschadiging .....	13-2
19.7.8 Klant-specifieke testen .....	19-20	Tabel 13-2 Semirigid Coax vervorming .....	13-24
<b>20 Hoogspanning .....</b>	<b>20-1</b>	Tabel 13-3 Afsnijden van het diëlektricum .....	13-28
<b>Appendix A Termen en Definities .....</b>	<b>A-1</b>	Tabel 14-1 Eisen voor de minimale buigradius .....	14-14
<b>Appendix B Reproduceerbare Test Tabellen .....</b>	<b>B-1</b>	Tabel 17-1 Minimale trekbelasting van krimphuls ....	17-14
<b>Appendix C Richtlijnen voor Soldeer gereedschap en Apparatuur .....</b>	<b>C-1</b>	Tabel 19-1 Elektrische test eisen .....	19-3
<b>Tabel A-1 Elektrische speling .....</b>	<b>A-5</b>	Tabel 19-2 Continuïteitstest minimale eisen .....	19-4
<b>Tabel 1-1 Vergrotingshulpmiddelen – Draad en draadverbindingen .....</b>	<b>1-6</b>	Tabel 19-3 Kortsluitingstest (laag voltage isolatie) minimale eisen .....	19-5
<b>Tabel 1-2 Vergrotingshulpmiddelen – Overige toepassingen .....</b>	<b>1-6</b>	Tabel 19-4 Doorslagspanningstest ( <i>Dielectric Withstanding Voltage Test (DWV)</i> ) minimale eisen .....	19-6
<b>Tabel 3-1 Toelaatbareaderbeschadiging .....</b>	<b>3-4</b>	Tabel 19-5 Isolatieweerstandstest ( <i>Insulation Resistance (IR) Test</i> ) minimale eisen .....	19-7
<b>Tabel 4-1 Maximale limieten voor soldeerbad- vervuiling .....</b>	<b>4-3</b>	Tabel 19-6 Spanning staande golf verhouding ( <i>Voltage Standing Wave Ratio (VSWR) Test</i> ) parameters .....	19-8
<b>Tabel 4-2 Soldeerverbindingsafwijkingen .....</b>	<b>4-11</b>	Tabel 19-7 Insteekverlies ( <i>Insertion Loss</i> ) testparameters .....	19-8
<b>Tabel 4-3 Torentje en rechte pen terminal uitloper-/ draadplaatsing .....</b>	<b>4-23</b>	Tabel 19-8 Reflectie Coëfficiënt testparameters .....	19-9
<b>Tabel 4-4 Gaffelvormige (<i>bifurcated</i>) Terminal Uitloper-/draadplaatsing – Zijwaartse invoer .....</b>	<b>4-26</b>	Tabel 19-9 Mechanische test eisen .....	19-10
<b>Tabel 4-5 Gaffelvormige (<i>bifurcated</i>) Terminal Uitloper-/draadplaatsing – Bodem invoer ...</b>	<b>4-28</b>	Tabel 19-10 Krimhoogte test .....	19-11
<b>Tabel 4-6 Lijmeisen van zijdelings recht ingevoerde connecties – Gaffel Terminals .....</b>	<b>4-30</b>	Tabel 19-11 Trekkrachttest minimale eisen .....	19-14
<b>Tabel 4-7 Printlipje (<i>pierced</i>) uitloper-/ draadplaatsing .....</b>	<b>4-35</b>	Tabel 19-12 Trekkrachttest waarden .....	19-15
<b>Tabel 4-8 Haakje (<i>hook</i>) Terminal Uitloper-/ draadplaatsing .....</b>	<b>4-38</b>	Tabel 19-13 Trekkrachttest waarden (Klassen 1 en 2) voor UL, SAE, GM en Volvo .....	19-16
<b>Tabel 4-9 Eisen voor AWG 30 en dunnere draaddiameters .....</b>	<b>4-45</b>	Tabel 19-14 Trekkrachttest waarden (Klassen 1 en 2) voor IEC .....	19-17
		<b>Tabel 19-15 RF Connector trekkrachttest van de afscherming .....</b>	<b>19-19</b>

# 1 Algemeen

**1.1 Bereik van dit Document** Deze norm beschrijft toepassingen en eisen voor de vervaardiging van kabel- en draadboom assemblages. Deze norm geeft geen criteria voor dwarsdoorsnede of röntgenbeoordeling.

**Als er een conflict ontstaat tussen de Nederlandstalige en Engelstalige versie, heeft de Engelstalige versie altijd voorrang.**

De illustraties in dit document tonen de specifieke aandachtspunten, zoals weergegeven in de titel van elk gedeelte. Naast elke illustratie vindt u een korte beschrijving. Het ontwikkelingscomité erkent dat op de diverse afdelingen binnen de industrie verschillende vaktermen gehanteerd worden voor enkele van de in dit document gebruikte begrippen. Voor wat betreft dit document, worden de begrippen kabel- en draadboom door elkaar gebruikt.

De IPC/WHMA-A-620 kan worden gebruikt als een op zichzelf staand document voor de aankoop van producten; maar het geeft niet de frequentie aan van de controle van het productieproces of de frequentie van de inspectie van het eindproduct. Er wordt geen grens gesteld aan het aantal procesindicatoren of het aantal toegestane reparaties/verbeteringen van defecten. Dergelijke informatie dient te worden ontwikkeld met een statistisch procescontrole plan (zie IPC-9191).

**1.2 Doelstelling** Dit document beschrijft de materialen, methoden, tests en acceptatie eisen voor de productie van krimpverbindingen, mechanisch bevestigde of gesoldeerde aansluitingen en de bijbehorende assemblage eisen die van toepassing zijn op kabel en draadboom assemblages.

Het doel van dit document is te vertrouwen op procescontrole methodology om consistente kwaliteitsniveaus tijdens de fabricage van producten te waarborgen.

Iedere methode die een assemblage voortbrengt in overeenstemming met de acceptatie criteria zoals beschreven in deze standaard kan worden gebruikt.

IPC-Normen kunnen te allen tijde worden bijgewerkt, inclusief d.m.v. gebruik van wijzigingen. Het gebruik van een wijziging of een nieuwere revisie is niet automatisch verplicht. Welke herziening gebruikt dient te worden moet **D1D2D3** aangegeven worden door de gebruiker (klant).

**1.3 Classificatie** Het gebruik van deze standaard vereist overeenstemming over de klasse waartoe het product behoort. De gebruiker heeft de ultieme verantwoordelijkheid voor het identificeren van de klasse waaraan de assemblage wordt beoordeeld. Wanneer tussen de gebruiker en de fabrikant geen acceptatieklasse wordt vastgesteld en gedocumenteerd, mag de fabrikant dit zelf doen. De criteria in dit document worden weergegeven in drie productklassen, deze zijn als volgt:

### Klasse 1 Algemene elektronische producten

Omvat producten die geschikt zijn voor toepassingen waarbij de belangrijkste eis het functioneren van het eindproduct is.

### Klasse 2 Toepassingsgerichte service elektronica

Omvat producten waarbij aanhoudende prestaties en lange levensduur van belang zijn en waarbij ononderbroken dienst gewenst is, maar niet noodzakelijk. Over het algemeen zal de omgeving waarin het product gebruikt wordt geen defecten veroorzaken.

### Klasse 3 Elektronica voor hoge prestaties/hoge betrouwbaarheid

Omvat producten waarbij aanhoudende prestaties of 'dienst op afroep' noodzakelijk is, uitvallen van apparatuur kan niet worden geaccepteerd, producten kunnen blootgesteld worden aan extreme omstandigheden, en de apparatuur moet ten alle tijden functioneren als dit verlangd wordt, zoals bij levens-ondersteunende machines en andere kritieke systemen.

**1.4 Maateenheden en toepassingen** Alle afmetingen en toleranties alsook alle andere vormen van metingen in deze norm worden aangegeven in SI eenheden (*System International*) in overeenstemming met ASTM SI 10-10, IEEE/ASTM SI 10, American National Standard for Metric Practice (hoofdstuk 3). De vergelijkbare *Imperial English* afmetingen staan tussen haakjes. De afgeleide SI-eenheden die in dit document worden gebruikt zijn millimeter (mm) [in] voor afmetingen en dimensionale toleranties, graad Celsius (°C) [°F] voor temperatuur- en temperatuurtoleranties, gram (g) [oz] voor gewicht en lux (lx) [footcandles] voor verlichting.

**1.4.1 Verificatie van afmetingen** Indien dit niet specifiek in deze norm wordt aangegeven, worden de werkelijke afmetingen (bijv. de specifieke soldeerafmetingen van de uitvloeiing, bepaling van beschadiging en percentage van doorbuiging) niet nagemeten, behalve in het geval van twijfel als eindbeslissingsdoeleinden.

**1.5 Definitie van de eisen** Het woord "moet" in de tekst van dit document wordt gebruikt waar er een vereiste is voor materialen, proces aanvaardbaarheid van kabel, draad en draadboom assemblages.